(19)日本国特許庁(JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2002-25998 (P2002-25998A)

(43)公開日 平成14年1月25日(2002.1.25)

(51) Int.Cl.	識別記号	FΙ		デ	-73-ド(参考)
HOIL	21/31	H01L	21/31	С	4G072
C01B	33/12	C01B	33/12	Z	4 K 0 3 0
C 2 3 C	16/40	C 2 3 C	16/40		5 F 0 4 5
H01L	21/316	H01L	21/316	X	5 F O 5 8

# 審査請求 未請求 請求項の数12 OL (全 8 頁)

(21) 出願番号

特顧2000-211005(P2000-211005)

(22)出願日

平成12年7月12日(2000.7.12)

特許法第30条第1項適用申請有り 平成12年3月28日~ 31日 社団法人応用物理学会主催の「2000年(平成12 年)春季第47回応用物理学関係連合講演会」において文 書をもって発表 (71)出願人 000004237

日本電気株式会社

東京都港区芝五丁目7番1号

(71) 出願人 000227294

アネルパ株式会社

東京都府中市四谷5丁目8番1号

(72)発明者 湯田 克久

東京都港区芝五丁目7番1号 日本電気株

式会社内

(74)代理人 100071272

弁理士 後藤 洋介 (外1名)

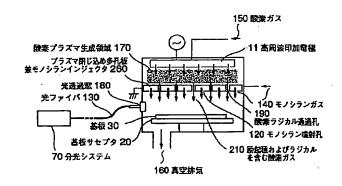
最終頁に続く

### (54) [発明の名称] 酸化シリコン膜の形成方法及びその形成装置

## (57)【要約】

[課題] 気相化学反応を用いるリモートプラズマCVD成膜において、励起酸素分子や励起酸素原子といった特定種の量を意図的に制御して、商品質の酸化シリコン膜を形成する方法を提供する。

【解決手段】 酸素原子を含むガス150のプラズマを形成するプラズマ生成領域170と、プラズマ生成領域外で被堆積基板30を設置する基板保持機構20を有し、かつプラズマ生成領域170と被堆積基板30の間でシリコン原子を含むガス140を供給する手段を有するプラズマCVD枝膜方法において、プラズマ生成領域107と被堆積基板30との間の領域の発光分光スペクトルを測定したときに、761nm付近の発光ピークの面積A(〇2)と777nm付近の発光ピークの面積A(〇)との関係が、10米A(〇2)>A(〇)の関係にある。



### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 酸素原子を含むガスのプラズマを形成するプラズマ生成領域と、プラズマ生成領域と分離され、かつ基板との間に形成された、シリコン原子を含むガスが供給される成膜領域とを有し、プラズマCVD法による気相化学反応を用いて酸化シリコン膜を基板上に堆積する酸化シリコン膜の形成方法において、

上記成膜領域には、励起した酸素分子と励起した酸素原子とが存在し、

との励起した酸素分子の量と励起した酸素原子の量を意 10 図的に制御するようにしたことを特徴とする酸化シリコ ン膜の形成方法。

【請求項2】 前記意図的制御は、励起酸素原子の量を 励起酸素分子の量に対して相対的に減少させるように行 われることを特徴とする請求項1に記載の酸化シリコン 膜の形成方法。

【請求項3】 前記意図的制御は、前記酸化シリコン膜の成膜条件を変化させることにより行われることを特徴とする請求項2に記載の酸化シリコン膜の形成方法。

【請求項4】 前記酸化シリコン膜の成膜条件の変化 は、前記成膜領域の圧力を変化させることにより行われることを特徴とする請求項3に記載の酸化シリコン膜の形成方法。

【請求項5】 前記成膜領域の発光分光スペクトルにおいて、前記励起酸素分子に対して761nm付近の発光 ピークを有し、前記励起酸素原子に対して777nm付近の発光ピークを有することを特徴とする請求項1に記載の酸化シリコン膜の形成方法。

【請求項6】 前記励起酸素分子に対する761nm付近の発光ピークの面積A(O2)と前記励起酸素原子に対する777nm付近の発光ピークの面積A(O)との関係が、10\*A(O2)>A(O)の関係を満たすことを特徴とする請求項5に記載の酸化シリコン膜の形成方法。

【請求項7】 酸素原子を含むガスのプラズマを形成するプラズマ生成領域と、プラズマ生成領域と分離されかつ基板との間に形成された成膜領域とを有し、成膜領域内に基板を設置する基板保持機構が設けられ、かつ成膜領域内にシリコン原子を含むガスを供給する供給手段を有し、プラズマCVD法を用いて酸化シリコン膜を基板 40上に形成する酸化シリコン膜の形成装置において、

上記成膜領域には、励起した酸素分子と励起した酸素原子とが存在し、

との励起した酸素分子の量と励起した酸素原子の量を意図的に制御する制御手段を有することを特徴とする酸化シリコン膜の形成装置。

【請求項8】 前記制御手段は、前記成膜領域の発光を 分光検知する発光分光測定システムを有することを特徴 とする請求項7 に記載の酸化シリコン膜の形成装置。

【請求項9】 前記発光分光測定システムは、前記成膜 50

領域のチャンバ壁に設置された光透過窓を通過してきた 光を分光測定することを特徴とする請求項8 に記載の酸 化シリコン膜の形成装置。

【請求項10】 前記発光分光測定システムにより分光 測定された成膜領域の発光スペクトルにおいて、前記励 起酸素分子に対して761mm付近の発光ピークを有 し、前記励起酸素原子に対して777mm付近の発光ピークを有することを特徴とする請求項9に記載の酸化シ リコン膜の形成装置。

【請求項11】 前記励起酸素分子に対する761nm付近の発光ビークの面積A(O2)と前記励起酸素原子に対する777nm付近の発光ビークの面積A(O)との関係が、10\*A(O2)>A(O)の関係を満たすように成膜条件を制御することを特徴とする請求項10に記載の酸化シリコン膜形成装置。

【請求項12】 前記成膜条件の制御は、前記成膜領域の圧力を変化させることにより行われることを特徴とする請求項11に記載の酸化シリコン膜の形成装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

20

【発明の属する技術分野】本発明は、プラズマCVD装置を用いた酸化シリコン膜の形成方法及び形成装置に関し、特に、プラズマ生成領域と基板処理(成膜)領域を分離または隔離するプラズマCVDを用いて、気相化学反応により酸化シリコン膜を形成する酸化シリコン膜の形成方法及び形成装置に関する。

[0002]

【従来の技術】プラズマダメージを抑制しながら基板への膜形成を行うプラズマCVD装置の1つに、プラズマ30 生成領域と基板処理(成膜)領域を隔離するリモートプラズマCVD装置がある。これを用いたCVD膜の形成は、半導体デバイスプロセスにおいて高信頼性デバイスや高性能デバイスが作製可能な処理プロセスとして重要な技術となっている。

【0003】大面積フラットパネルディスプレイのスイッチングトランジスタ形成プロセス、駆動回路トランジスタ形成プロセス、転動回路トランジスタ形成プロセス、および大□径シリコンウエハプロセスなどの大型基板に対応できるリモートプラズマCVD装置として、例えば、特開昭53-91665号公報に開示された平行平板リモートプラズマCVD装置がある。

【0004】とのような平行平板リモートプラズマCVD装置は、図6に示すように、従来の平行平板プラズマCVD装置において、基板30の設置される基板サセプタ20と高周波印加電極10の間に、複数の貫通孔(ラジカル通過孔50)を有するプラズマ閉じ込め電極80を設置し、とのプラズマ閉じ込め電極80と高周波印加電極10との間で第1のガス100のプラズマ60を閉じとめるものである。

【0005】平行平板で発生させた大面積均一なプラズ

3

マを用いるため、基板処理に必要なラジカルの供給が大面積均一に行えるという特徴を有する。

【0006】さらに、特開昭53-91665号公報では、プラズマ分解しない第2のガス110の供給を電極面に均一に分布した中性ガス噴射孔90から行うため、拡散してきたラジカルとの反応による成膜処理を大面積均一に行えるという特徴も有する。

【0007】例えば、図6に示す平行平板リモートプラズマCVD装置において、基板30上に酸化シリコン膜を形成する例を説明する。

【0008】まず、第1のガス100として酸素ガスを プラズマ生成領域に供給し、高周波印加電極10に高周 波電力を印加して酸素プラズマ60を生成する。

【0009】との酸素プラズマ60はプラズマ閉じ込め電極80によって高周波印加電極10との間に閉じ込められているため、ラジカル通過孔50を通って成膜領域へ供給されるのは励起酸素原子、励起酸素分子、酸素原子、酸素分子およびオゾンであり、酸素イオンや電子はほとんど供給されない。

【0010】一方、第2のガス110であるモノシランガスが中空構造であるブラズマ閉じ込め電極80内に供給され、プラズマ閉じ込め電極80の基板側の面に開口された中性ガス噴射孔90からモノシランガスが供給される。

【0011】プラズマ閉じ込め電極80と基板30の間において、励起酸素原子、励起酸素分子、酸素原子、酸素分子およびオゾンとモノシランガスの気相反応が起こり、SiHx、SiHxOy、SiOyなどの酸化シリコン前駆体が生成し、これらが基板30上に付着し、さらに基板上成長表面での酸化反応や熱解離などを経て基30板30上に酸化シリコン膜が成膜される。

【0012】ラジカル通過孔50および中性ガス噴射孔90が、プラズマ閉じ込め電極80上で面内均一に分布しているため、それぞれの孔から供給されるガスのフラックスの面内分布は均一になりやすい。

【0013】従って、上述の気相反応も基板上空間で面内均一に起こり、酸化シリコン前駆体の基板上面内分布も均一となり、基板30上に形成される酸化シリコン膜の膜質分布も面内均一となる。

【0014】 このように、ブラズマダメージを抑制しながら基板面内均一性に優れる薄膜を形成することができる平行平板リモートブラズマCVDは、大型ガラス基板上薄膜トランジスタのゲート絶縁膜となる酸化シリコン膜や窒化シリコン膜、同じく大型ガラス基板上薄膜トランジスタの活性層やゲート電極となる非晶質シリコン膜、さらに、大型Si基板上トランジスタ索子の層間絶縁膜となる酸化シリコン膜や窒化シリコン膜などを成膜する方法として有望視されている。

【0015】リモートプラズマCVD技術のもう一つの 特徴は、成膜領域でのイオンや電子の存在密度が無視で 50

きる程度であるため、気相で起こっている反応が比較的 単純であり、酸素原子励起種、酸素分子励起種などの反 応種や、SiHx、SiHxOy、SiOyといった気 相で形成される中間生成種の量を制御できる可能性を有 していることである。

[0016]

【発明が解決しようとする課題】ところが、従来技術では、特定の種に注目、測定して、その量を増減するような制御がなされておらず、種の量の増減を経験的に推測して、圧力、ブラズマ励起パワー、ガス流量、ガス組成などのCVD成膜条件を調整する方法がとられていた。【0017】このように従来技術では、反応種および中間生成種の量制御というリモートプラズマCVD技術の特徴を最大限に活かし、高品質の酸化シリコン膜を形成することができていなかった。

【0018】そこで、本発明は、上記従来技術の問題点に鑑みて成されたものであり、その目的は、気相化学反応を用いるリモートプラズマCVD成膜において、励起酸素分子や励起酸素原子といった特定種の量を意図的に20 制御して、商品質の酸化シリコン膜を形成することにある。

[0019]

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するために、本発明では、酸素原子を含むガスのプラズマを形成するプラズマ生成領域と、プラズマ生成領域と分離され、かつ基板との間に形成されたシリコン原子を含むガスが供給される成膜領域とを有し、プラズマCVD法による気相化学反応を用いて酸化シリコン膜を基板上に堆積する酸化シリコン膜の形成方法において、上記成膜領域には、励起した酸素分子と励起した酸素原子とが存在し、この励起した酸素分子の量と励起した酸素原子の量を意図的に制御するようにした。

【0020】ととで、前記意図的制御は、励起酸素原子の量を励起酸素分子の量に対して相対的に減少させるように行われる。

【0021】また、前記意図的制御は、前記酸化シリコン膜の成膜条件を変化させるととにより行われる。

【0022】例えば、前記酸化シリコン膜の成膜条件の 変化は、前記成膜領域の圧力を変化させることにより行 40 われる。

[0023] との場合、前記成膜領域の発光分光スペクトルにおいて、前記励起酸素分子に対して761nm付近の発光ピークを有し、前記励起酸素原子に対して777nm付近の発光ピークを有する。

 $\{0024\}$ また、前記励起酸素分子に対する761n m付近の発光ピークの面積A(O2)と前記励起酸素原子に対する777nm付近の発光ピークの面積A(O)との関係が、10\*A(O2)>A(O)の関係を満たすことが好ましい。

【0025】また、本発明では、酸素原子を含むガスの

5

ブラズマを形成するブラズマ生成領域と、ブラズマ生成 領域と分離されかつ基板との間に形成された成膜領域と を有し、成膜領域内に基板を設置する基板保持機構が設 けられ、かつ成膜領域内にシリコン原子を含むガスを供 給する供給手段を有し、ブラズマCVD法を用いて酸化 シリコン膜を基板上に形成する酸化シリコン膜の形成装 置において、上記成膜領域には、励起した酸素分子と励 起した酸素原子とが存在し、との励起した酸素分子の量 と励起した酸素原子の量を意図的に制御する制御手段を 有する。

[0026] 前記制御手段は、好ましくは、前記成膜領域の発光を分光検知する発光分光測定システムである。 [0027] 例えば、前記発光分光測定システムは、前記成膜領域のチャンバ壁に設置された光透過窓を通過してきた光を分光測定する。

[0028] 前記発光分光測定システムにより分光測定された成膜領域の発光スペクトルにおいて、前記励起酸素分子に対して761nm付近の発光ビークを有し、前記励起酸素原子に対して777nm付近の発光ビークを有する。

【0029】との場合、前記励起酸素分子に対する76 1nm付近の発光ピークの面積A(02)と前記励起酸 素原子に対する777nm付近の発光ピークの面積A

(O) との関係が、10\*A(O2)>A(O)の関係を満たすように成膜条件を制御することが望ましい。

【0030】前記成膜条件の制御は、例えば、前記成膜 領域の圧力を変化させることにより行われる。

### [0031]

【作用】本発明では、酸素原子を含むガスのプラズマを 形成するプラズマ生成領域と、プラズマ生成領域外で被 30 堆積基板を設置する基板保持機構を有し、かつプラズマ 生成領域と被堆積基板の間でシリコン原子を含むガスを 供給する手段を有するプラズマCVD装置を用いて酸化 シリコン膜を形成する。

【0032】との場合、プラズマ生成領域と被堆積基板の間に、励起した酸素分子と励起した酸素原子が存在する。励起酸素分子が存在するような状態を作り出すことで、酸素原子や励起酸素原子の量が減少し、過剰な気相反応を抑制して、OHやHSiOといった低減すべき中間生成種を減少させることが可能である。

【0033】OHやHSiOは、酸化シリコン膜中でSi-OHやSi-Hといった欠陥を形成して酸化シリコン膜の電気特性を悪化させるため、これらの中間生成種を減少させることができれば、形成される酸化シリコン膜の電気特性は向上する。

【0034】また、本発明では、ブラズマ生成領域と被 堆積基板の間の領域の発光分光スペクトルに、761 n m付近の発光ピークと777 n m付近の発光ピークを有 する。

【0035】761mm付近の発光ピークは励起酸素分

子に起因したビークであり、このビークが存在するとい うことは、プラズマ生成領域と被堆積基板の間に励起酸 素分子が存在することを示している。

【0036】前述したように、励起酸素分子が存在するような状態であれば、酸素原子や励起酸素原子の量が減少し、過剰な気相反応を抑制して、OHやHSiOといった低減すべき中間生成種を減少させることが可能である。

【0037】さらに、761nm付近の発光ビークの面 積A(O2)と777nm付近の発光ビークの面積A

(O) との関係が、10\*A(O2)>A(O) の関係を満たす程度に励起酸素原子量を低減することで、十分にOH やHSiOといった低減すべき中間生成種を減少させることができる。

【0038】また、本発明では、酸素原子を含むガスのブラズマを形成するプラズマ生成領域と、プラズマ生成領域外で被堆積基板を設置する基板保持機構を有し、かつブラズマ生成領域と被堆積基板の間でシリコン原子を含むガスを供給する手段を有するプラズマCVD装置構20 成において、プラズマ生成領域と被堆積基板の間の領域の発光を分光検知する発光分光測定システムを有する。【0039】そして、この発光分光測定システムがCVD装置を制御するシステムとシステム接続されており、発光分光スペクトルにおける761nm付近の発光ビークの面積A(O2)と777nm付近の発光ビークの面積A(O2)と777nm付近の発光ビークの面積A(O2)と78年間であるように、CVD装置制御システムがCVD成膜条件を制御するようにしている。

【0040】前述したように、10\*A(O2)>A(O)の関係を満たす程度に励起酸素原子量を低減することで、十分にOHやHSiOといった低減すべき中間生成種を減少させることができる。

【0041】そして、発光分光測定システムとCVD装置制御システムを連動させることで、リアルタイムに分光測定結果をCVD条件に反映させて、10\*A(O2)>A(O)の関係を満たすCVD成膜を行うことができる。

[0042]

50

【発明の実施の形態】本発明の実施の形態を、図を参照 40 しながら説明する。

【0043】本発明の実施の形態を酸素とモノシランの 反応を用いるリモートプラズマCVDによる酸化シリコ ン膜の形成を例にとり、図1から図5を参照して詳細に 説明する。

【0044】本実施の形態におけるリモートプラズマC VD装置は、基本的には図1に示すように、真空排気可能な真空チャンバ、高周波印加電極11、酸素プラズマ 生成領域170、基板30の設置される基板サセプタ2 0、酸素ラジカル通過孔(貫通孔)190とモノシラン 噴射孔120を有して電気的に接地されたプラズマ閉じ

説明する。

込め多孔板兼モノシランインジェクタ260によって構 成されている。

【0045】本装置では、酸素ブラズマ生成領域170 と基板30の位置する成膜領域が、接地されたプラズマ 閉じ込め多孔板兼モノシランインジェクタ260によっ て分離されている。 さらに、酸素ラジカル通過孔(質 通孔) 190の孔径がプラズマのデバイ長程度となって るため、プラズマ生成領域で生成したイオンや電子は成 膜領域にはほとんど侵入できず、基板30付近でのイオ ンや電子の密度は無視できる程度である。

【0046】図2にプラズマ閉じ込め多孔板兼モノシラ ンインジェクタ260の断面図を、図3にプラズマ閉じ 込め多孔板兼モノシランインジェクタ260の平面図を 示す。

[0047] プラズマ閉じ込め多孔板兼モノシランイン ジェクタ260は、ブラズマ閉じ込め多孔板上部板31 0と、プラズマ閉じ込め多孔板下部板320で挟まれた 中空部360を有しており、酸素プラズマ生成領域17 0で生成した酸素原子、励起酸素原子、励起酸素分子、 酸素分子およびオゾンを基板側へ通過させるための酸素 20 ラジカル通過孔(貫通孔)190と、モノシランを基板 側へ噴射するためのモノシラン噴射孔120が面内に多 数開口されている。

[0048] 孔の分布は、図3に示すような面内均一な 開口方法だけでなく、中心部の開口率が高い分布や周辺 部の開口率が高い分布など、どのような分布でも良い。

[0049] 図2に示すように、酸素ラジカル通過孔 (貫通孔) 190とモノシラン噴射孔120は独立して おり、励起種およびラジカルを含む酸素ガス210とモ ノシランガス140がプラズマ閉じ込め多孔板兼モノシ 30 ランインジェクタ260の中空部360で混じり合うと

とはない。

[0050]また、モノシランは中空部360で面内均 ――化されるが、より均一なモノシランの供給を行うため には、プラズマ閉じ込め多孔板兼モノシランインジェク タ260の中空部360内に、モノシランガス104を 均一化するための拡散板を設ければよい。

【0051】本発明の特徴の一つである発光分光測定を 行うための構成は、図1に示すように、プラズマ閉じ込 め多孔板兼モノシランインジェクタ260と基板30と の間の成膜領域のチャンパ壁に設置された光透過窓18 0、光透過窓180を通った光を分光システム70に送 光するための光ファイバ130、送光された光を分光測 定する分光システム70から成る。

【0052】前記成膜領域での発光はプラズマ生成領域 に比べて微弱であるため、分光システム70の光ディテ クタは電子冷却CCDなどの高感度ディテクタを用いる のがよく、また露光時間を長くする必要があるため、マ ルチチャネルで各波長を同時測定できるものがよい。

【0054】真空排気されたCVDチャンバー内に、1 SLMの流量で酸素ガス150を導入し、基板30付近 の圧力が27Paになるように排気能力を制御する。

【0055】孔径の細い酸素ラジカル通過孔(貫通孔) 190を有するプラズマ閉じ込め多孔板兼モノシランイ ンジェクタ260を用いた結果、プラズマ閉じ込め多孔 板兼モノシランインジェクタ260を境にプラズマ生成 領域側の圧力は58Paとなっており、基板30の位置 10 する成膜領域の2倍程度の圧力となっている。

【0056】次に、高周波印加電極11に、60MHz の励起周波数で髙周波電力を印加して酸素プラズマを形 成する。酸素プラズマ生成領域170は基板30から離 れた距離にあり、かつ開口径の小さい酸素ラジカル通過 孔(貫通孔)190を有するプラズマ閉じ込め多孔板兼 モノシランインジェクタ260が基板30と酸素プラズ マ生成領域170の間に位置している。

【0057】 このため、酸素プラズマ生成領域170中 でのプラズマ密度が10°~10'°cm-3程度であ るのに対し、ブラズマ閉じ込め多孔板兼モノシランイン ジェクタ260と基板30の間の領域のプラズマ密度は 10'cm- "以下となっている。

【0058】すなわち、酸素プラズマ生成領域170中 では電子、酸素原子イオン、酸素分子イオン、酸素原 子、励起酸素原子、励起酸素分子、酸素分子およびオゾ ンなどが存在するが、プラズマ閉じ込め多孔板兼モノシ ランインジェクタ260と基板30の間の領域に達する 電子およびイオンの量は無視できる程度であることを示 している。

【0059】成膜領域に噴射されるモノシランガス14 0と反応して酸化シリコン膜成膜に寄与するのは、酸素 原子、励起酸素原子、励起酸素分子、酸素分子およびオ ゾンである。とれらの励起種およびラジカルを含む酸素 ガス210は酸素ラジカル通過孔(貫通孔)190を通 って成膜領域に拡散し、モノシラン噴射孔120から流 量10SCCMで噴射されたモノシラン140と反応し てSiOx、SiOxHy、SiHyなどの酸化シリコ ン前駆体を形成し、基板30上に酸化シリコン膜を形成

【0060】前述したように、多孔板兼モノシランイン 40 ジェクタ260と基板30の間のプラズマ密度は非常に 低くなっているため、通常の平行平板プラズマCVDに 比べて基板30へのプラズマダメージは非常に低くなっ ている。

【0061】この効果は、基板表面がMOS界面を形成 するシリコン表面の場合には顕著に現れ、通常の平行平 板プラズマCVDで単結晶シリコン基板上に酸化シリコ ン膜を形成した場合にそのMOS界面準位密度がミッド ギャップ付近で10' ' ~10' 2 cm- 2 eV- 1 で 【0053】次に、酸化シリコン膜の形成方法を以下に 50 あるのに対し、本リモートプラズマCVDで酸化シリコ

ン膜を形成した場合には l 0 <sup>1 °</sup> c m <sup>- 2</sup> e V <sup>- 1</sup> 台の 低界面準位密度となる。

【0062】とこで、前述の酸化シリコン膜形成時に、 プラズマ閉じ込め多孔板兼モノシランインジェクタ26 0と基板30の間の成膜領域の発光分光スペクトルを測 定した例を図4に示す。

【0063】761nm付近の発光ピークは励起酸素分子に帰属し、777nm付近の発光ピークは励起酸素原子に帰属する。

【0064】通常、励起周波数として用いられる13. 1056MHzでは、この励起酸素分子は観測されないことが多いが、本例で用いた60MHz励起では励起酸素分子が観測されており、超高周波励起の特徴であると考えられる。

【0065】なお、ECRプラズマを含むマイクロ波励起プラズマを用いた場合にも、励起酸素分子が観測されることが知られており、酸素励起分子を成膜領域に存在させるためには、60MHz、27MHzなどの超高周波励起やマイクロ波励起が有効である。

[0066] このように励起酸素分子が存在する場合には、励起酸素原子が励起酸素分子形成に寄与して酸素原子になる場合が多く、励起酸素原子の存在密度は低くなる。

【0067】励起酸素分子-SiHx間の反応速度と励起酸素原子-SIHx間の反応速度では、前者が1桁以上小さいため、励起酸素分子の存在する成膜領域での気相反応は抑制され、特に、OHやHSiOといった低減すべき中間生成種を減少させることができる。

【0068】OHやHSiOは、酸化シリコン膜中でSi-OHやSi-Hといった欠陥を形成して酸化シリコン膜の電気特性を悪化させるため、これらの中間生成種を減少させることができれば、形成される酸化シリコン膜の電気特性は向上する。

【0069】さらに、761nm付近の発光ピークの面 積A(O2)と777nm付近の発光ピークの面積A

(O) との関係が、10\*A(O2)>A(O) の関係 を満たす程度に励起酸素原子量を低減することで、十分 (O) にO HやHS i Oといった低減すべき中間生成種を減少 させることができる。

【0070】図5に酸素分子励起種発光ピーク面積A (02)と酸素原子励起種発光ピーク面積A(O)とを 成膜領域の圧力に対してブロットしたものを示す。

【0071】成膜例としてあげた27Paの時には、10\*A(O2)/A(O)の比は22程度となっており、10\*A(O2)>A(O)の関係を十分に満たしている。

[0072] この比を上げることは成膜条件変化で可能であり、例えば成膜領域の圧力を上げることで図5に示すように励起酸素分子の量を増大させ、励起酸素原子の量を減少させることが出来る。

【0073】図5に示す例では、成膜領域圧力が40Paのとき、10\*A(O2)/A(O)の比は55程度であり、成膜領域圧力が53Paのとき、10\*A(O2)/A(O)の比は127程度である。

【0074】 このように励起酸素原子および励起酸素分子の量が成膜領域圧力に対して敏感であることから、ブラズマ閉じ込め多孔板兼モノシランインジェクタ260と基板30間の領域の発光を分光検知する発光分光測定システムと、CVD装置を制御するシステムをシステム接続し、10×A(O2)>A(O)の範囲になるように、CVD装置制御システムが成膜領域圧力をコントロールする方法をとれば、確実に気相反応抑制を行うことができる。

【0075】また、図5のような関係が予め分かっていれば、成膜時間中に徐々に励起酸素分子量と励起酸素原子量の比を変化させることも可能である。

【0076】また、成膜領域圧力以外にも、高周波パワー、ガス流量、ガス組成なども励起酸素分子量および励起酸素原子量に影響を及ぼすため、10\*A(02)>A(0)の範囲になるように、すべてのCVD成膜条件を制御してもよい。

【0077】以上の実施の形態において、プラズマ閉じ込め電極として、プラズマ閉じ込め多孔板兼モノシランインジェクタ260の例で説明したが、シランインジェクタの機能を有しないプラズマ閉じ込め電極を使用しても良い。

【0078】また、モノシランの供給方法として、面型の多孔板兼モノシランインジェクタの例で説明したが、リング状モノシランインジェクタ、枠状インジェクタ、格子状インジェクタ、直線状インジェクタなど、どのような形状のものであっても良い。

【0079】また、以上の実施の形態においては、モノシランと酸素を用いた酸化シリコン膜形成を例にあげて本発明の説明を行ったが、モノシランのかわりにジシランなどの高次シランやTEOS(Tetraethoxysilane)などの液体Si原料などを使用しても良く、酸素のかわりに亜酸化窒素、酸化窒素などを用いても良い。

[0080] さらに、以上の実施の形態においては、平 40 行平板リモートブラズマCVD装置を用いた例を挙げたが、本発明は、ブラズマ生成領域と基板処理(成膜)領域が、空間的に隔離または分離されているブラズマCVD装置であれば、マイクロ波ブラズマ、電子サイクロトロン共鳴ブラズマ、誘導結合ブラズマ、ヘリコン波ブラズマを用いたプラズマCVD装置など、どのような形態の装置であっても適用可能である。

# [0081]

【発明の効果】本発明では、気相化学反応を用いて酸化シリコン成膜を行うリモートプラズマCVDにおいて、 50 励起酸素分子量と励起酸素原子量を制御することがで 11

き、過剰な気相反応を抑制して、高品質の酸化シリコン 膜を形成するととができる。

#### 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の実施の形態によるリモートプラズマC VD装置の側面概略図である。

【図2】本発明の実施の形態によるプラズマ閉じ込め多 孔板兼モノシランインジェクタの断面概略図である。

【図3】本発明の実施の形態によるプラズマ閉じ込め多 孔板兼モノシランインジェクタの平面概略図である。

【図4】本発明の実施の形態による成膜領域の発光分光 10 スペクトルの例である。

[図5] 本発明の実施の形態による成膜領域発光スペクトルのピーク面積強度の圧力依存性を示した図である。

【図6】従来例における平行平板リモートプラズマCV D装置の側面概略図である。

#### 【符号の説明】

## 11 髙周波印加電極

\*20 基板サセプタ

3.0 基板

70 分光システム

120 モノシラン噴射孔

130 光ファイバ

140 モノシランガス

150 酸素ガス

160 真空排気

170 酸素プラズマ生成領域

10 180 光透過窓

190 酸素ラジカル通過孔(貫通孔)

210 励起種およびラジカルを含む酸素ガス

260 プラズマ閉じ込め多孔板兼モノシランインジェ

クタ

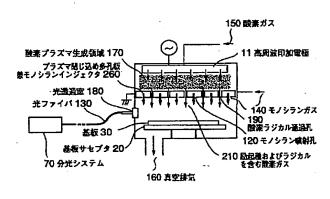
\*

310 プラズマ閉じ込め多孔板上部板

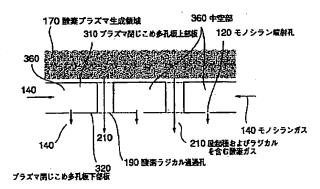
320 プラズマ閉じ込め多孔板下部板

360 中空部

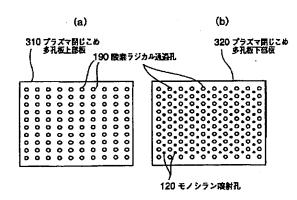
#### 【図1】



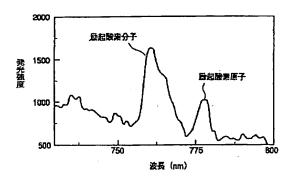
## 【図2】

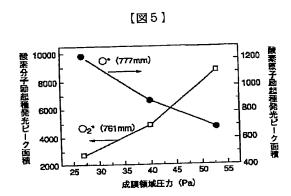


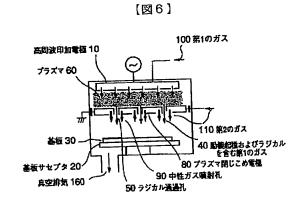




#### 【図4】







# フロントページの続き

(72)発明者 徐 舸 東京都府中市四谷五丁目8番1号 アネル バ株式会社内